

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作說明用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。任何收購、購買或認購全球發售中證券的決定須以合肥晶合集成電路股份有限公司(前稱Nexchip Semiconductor (China) Limited 合肥晶合集成電路股份有限公司)(「本公司」)日期為2026年6月30日的招股章程所載資料為唯一依據。

Nexchip 晶合集成
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION
合肥晶合集成電路股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2249)

變更英文公司名稱

茲提述本公司日期為2026年6月30日的招股章程(「招股章程」)。誠如招股章程所披露，本公司已於2026年6月8日向香港公司註冊處處長提交申請，以將其於香港註冊的英文公司名稱由「Nexchip Semiconductor (China) Limited」變更為「Nexchip Semiconductor Corporation」。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

變更英文公司名稱

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，於2026年7月6日，香港公司註冊處處長發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，確認本公司已根據香港法例第622章公司條例第16部變更其名稱，現以英文公司名稱「Nexchip Semiconductor Corporation」註冊。

變更英文公司名稱的影響

變更本公司於香港的英文公司名稱不會影響本公司股東的任何權利。將予發行附有前稱「Nexchip Semiconductor (China) Limited」的所有本公司H股股票應繼續為有效的所有權憑證，並有效作買賣、結算、交付及登記用途。因此，本公司不會作出任何安排，以將於上市前將予發行的本公司H股股票免費兌換為附有本公司新英文公司名稱的新H股股票。

本公司於香港的英文公司名稱變更後，本公司於聯交所買賣H股的英文及中文股份簡稱將維持不變，分別為「NEXCHIP」及「晶合集成」，而H股股份代號將維持不變為2249。

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶合集成電路股份有限公司
執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年7月7日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及(iii)獨立非執行董事安廣實教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。